

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2026-010

杭州和顺科技股份有限公司

关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）为储备公司及子公司日常经营和业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过。本事项尚须提交公司 2025 年度股东会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：

一、公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的情况

公司及子公司拟向银行申请不超过人民币 100,000 万元的储备综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东会审议通过之日后银行实际批准之日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协议。

二、对公司的影响

公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、履行的审议程序

公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行申请不超过人民币

100,000 万元的储备综合授信额度，统一授权总经理办理相关事宜并签署相关协议。

四、备查文件

(一) 第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日